	П	□ 出張報告書 番号								DB14-152			
	●会議事録							作成日	2014/10/15				
		To leave to	24,				 部課	部課名		審企			
	件名	20	2014年10月度研究部部内会議議事録					部課名 認可 上 森		#1	法能院		
	日時	日 時 2014/10/7(火) 15:00-17:00 場 MEMS・研究部会議室											
	出席者	出席者 高橋取締役、上森部長、越智 G 長、内田 G 長、久野ラボ長、高祖 M、佐藤M、 法龍院(記)											
	議題	議題、議事の趣旨、結論(決定事項・要処置事項)等									担当、期限		
配布先 1	(2) (2) (2) (3) (2) (3)	<ol> <li>・特になし。</li> <li>・特になし。</li> <li>① 研究開発状況</li> <li>2. 1研究グループ         <ol> <li>(1)HTCC</li> <li>・板厚方向の熱伝導性改善を狙って TASC にて短冊状に切って並べて作製するサンプルは、SP Sで焼結するのか? ⇒ Yes。</li> <li>・板厚方向の熱伝導改善効果について、予想されている各方向の熱伝導率を使って解析により確認、検討すること。</li> <li>・トヨタ案件は、うまくつないでおくこと。</li> </ol> </li> <li>(2)ALM         <ol> <li>15-5PH 材の疲労のばらつきは組織的観察から判らないのか?HIP なしでも良い特性の供試体もあることから、HIP なしでも安定した特性が得たれるように追及すること。</li> <li>(2)医の 25 回は何を持って判断しているのか、詳細情報を得ること。(渡邊担当部長経由でも可)(3)脚複合材料</li></ol></li></ol>									(越智 G 長) 伊藤S		
	(全)	(2)技術管理 ・特になし。 <全体コメント> ・特になし。 ※次回11月度部内会議(11/4)の担当は久野ラボ長											
計	聞追	車文書類	2014年0	月度研究部部内全	議咨	*江							

各出席者

計